

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**



**ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування »  
за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка»  
Кваліфікація: бакалавр з мікро- та наносистемної техніки**

Розглянуто та затверджено  
на засіданні Вченої ради  
Університету  
від «28» січня 2020 р.  
протокол № 61

Львів 2020 р.

# ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ освітньо-професійної програми

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

15 Автоматизація та приладобудування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

153 Мікро- та наносистемна техніка

Кваліфікація

Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки

## РОЗРОБЛЕНО І СХВАЛЕНО

Науково-методичною комісією  
спеціальності 153 Мікро- та  
наносистемна техніка

Протокол № 1

від «14» листопада 2019 р.

Голова НМК спеціальності

 I.P. Островський

## РЕКОМЕНДОВАНО

Науково-методичною радою  
університету

Протокол № 47

від «22 » січня 2020 р.

Голова НМР університету

 A.G. Загородній

## ПОГОДЖЕНО

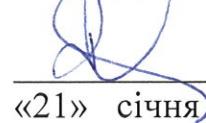
Проректор з науково-педагогічної  
роботи Національного університету  
«Львівська політехніка»



О.Р. Давидчак

«22» січня 2020 р.

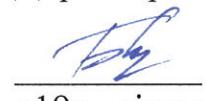
Начальник Навчально-методичного  
відділу університету



В.М Свірідов

«21» січня 2020 р.

Директор ІТРЕ



I.H. Прудиус

«19» січня 2020 р.

## ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою науково-методичної комісії спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка» на підставі стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування » за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка», затвердженого наказом МОН від 24.05.2019 р. № 732, у складі:

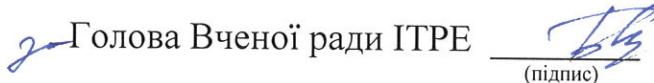
Дружинін А.О.	– д.т.н., проф., завідувач кафедри НПЕ
Малик О.П.	– д.ф.-м.н., доц., доцент кафедри НПЕ
Островський І.П.	– д.т.н., проф., професор кафедри НПЕ
Бурий О. А.	– д.т.н., проф., професор кафедри НПЕ
Ховерко Ю.М.	– д.т.н., проф., професор кафедри НПЕ
Ваків М.М.	– д.т.н., професор, генеральний директор НВП «Електрон–Карат»
Свистак М.М.	студент групи МН-41

Гарант  
освітньо-професійної програми

 О.П. Малик

Проект освітньо-професійної програми обговорений та схвалений на засіданні Вченої ради інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Протокол № 6 від 13 грудня 2019 р.

 Голова Вченої ради ІТРЕ   
(підпис) I.H. Прудиус  
(прізвище, ініціали)

Затверджено та надано чинності

Наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка»  
від «45 » 04 2020 р. № 187-1-40

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національного університету «Львівська політехніка».

# 1. Профіль програми бакалавра зі спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка

<b>1 – Загальна інформація</b>	
1	2
<b>Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу</b>	Національний університет «Львівська політехніка»
<b>Рівень вищої освіти</b>	Перший (бакалаврський) рівень
<b>Ступінь вищої освіти</b>	Бакалавр
<b>Галузь знань</b>	15 «Автоматизація та приладобудування»
<b>Спеціальність</b>	153 «Мікро- та наносистемна техніка»
<b>Офіційна назва освітньої програми</b>	Мікро- та наносистемна техніка Micro and Nanosystem Engineering
<b>Обмеження щодо форм навчання</b>	Відсутні
<b>Освітня кваліфікація</b>	Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки Bachelor in Micro and Nanosystem Engineering
<b>Кваліфікація в дипломі</b>	Бакалавр з мікро- та наносистемної техніки
<b>Тип диплому та обсяг освітньої програми</b>	Диплом бакалавра, одиничний. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти: <ul style="list-style-type: none"> <li>- на базі повної загальної середньої освіти – <b>240 кредитів ЄКТС</b>;</li> <li>- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») ЗВО має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста);</li> <li>- за спеціальностями галузі 15 «Автоматизація та приладобудування» не більше, ніж 120 кредитів ЄКТС;</li> <li>- за іншими спеціальностями не більше, ніж 60 кредитів ЄКТС;</li> </ul> Практика має складати не менше 4 кредитів ЄКТС. Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.
<b>Наявність акредитації</b>	Акредитована
<b>Цикл/рівень</b>	НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень
<b>Мова(и) викладання</b>	Українська мова
<b>Основні поняття та їх визначення</b>	У програмі використано основні поняття та їх визначення відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
<b>Опис предметної області</b>	<b>Об'єктами вивчення та діяльності фахівців з мікро- та наносистемної техніки є:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фізичні процеси і явища, на яких ґрунтуються функціонування мікро- та наносистем;</li> <li>- властивості матеріалів мікро- і наноелектроніки, технологічні процеси, принцип дії електронних компонентів, типових схем функціональних пристрій;</li> <li>- матеріали і технології для виготовлення електронних пристрій, мікро- та наносистемної техніки різноманітного, у тому числі</li> </ul>

	<p>фізичного, та біомедичного призначення;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обчислювальна техніка та спеціалізоване програмне забезпечення для розрахунків параметрів, характеристик та моделювання виробів мікро- та наносистемної техніки.</li> </ul> <p><b>Метою навчання</b> є набуття компетентностей , достатніх для професійної діяльності у сфері застосування матеріалів та технологій, розв'язання спеціалізованих складних практичних та технологічних задач розробки, проектування, виробництва, монтажу, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та модернізації електронних пристріїв фізичного та біомедичного призначення, мікро- та наносистемної техніки , що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.</p> <p><b>Теоретичний зміст</b> предметної області утворюють поняття та принципи фізики твердого тіла, твердотільної електроніки, фізичних основ мікро- та наносистемної техніки.</p> <p><b>Здобувач вищої освіти вчиться</b> використовувати методи та технології конструювання пристріїв, систем мікро- та наносистемної техніки різноманітного, в тому числі біомедичного призначення, застосовувати комп’ютерну техніку та вимірювальне обладнання.</p>
<b>Академічні права випускників</b>	Має право на продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти.
<b>Працевлаштування випускників</b>	Рекомендовані професійні назви робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010), на фахову підготовку з яких спрямовані освітньо-професійні програми за спеціальністю «Мікро- та наносистемна техніка».
<b>Подальше навчання</b>	Усі магістерські програми в галузі «Автоматизація та приладобудування».

1	2
<b>2 – Викладання та оцінювання</b>	
<b>Викладання та навчання</b>	Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами, підготовка бакалаврської роботи.
<b>3 – Програмні компетентності</b>	
<b>Інтегральна компетентність (ІНТ)</b>	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі мікро- та наносистемної техніки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів автоматизації та електроніки.
<b>Загальні компетентності (ЗК)</b>	<p>1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</p> <p>4. Здатність спілкуватися іноземними мовами.</p> <p>5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.</p> <p>6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.</p> <p>7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>8. Навички міжособистісної взаємодії.</p> <p>9. Здатність працювати в команді.</p> <p>10. Навички здійснення безпечної діяльності.</p> <p>11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.</p> <p>12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків.</p> <p>13. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства прав, прав і свобод людини і громадянина в Україні.</p> <p>14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.</p>

1	2
<b>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК)</b>	<p>1. Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів для проектування та застосування мікро- та наносистемної техніки.</p> <p>2. Здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації для проектування та застосування пристрій мікро- та наносистемної техніки.</p> <p>3. Здатність використовувати математичні принципи і методи для проектування та застосування мікро- та наносистемної техніки.</p> <p>4. Здатність застосувати відповідні наукові та інженерні методи, сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, комп’ютерні мережі, бази даних та Інтернет-ресурси для для розв’язання професійних задач в галузі мікро- та наносистемної техніки.</p> <p>5. Здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у мікро- та наносистемній техніки за допомогою побудови і аналізу їх фізичних та математичних моделей.</p> <p>6. Здатність застосовувати творчий та інноваційний потенціал в синтезі інженерних рішень і в розробці конструктивних елементів геліоенергетики, пристрій фізичного та біомедичного призначення.</p> <p>7. Здатність розв’язувати інженерні задачі в галузі мікро- та наносистемної техніки з урахуванням всіх аспектів розробки, проектування, виробництва, експлуатації та модернізації.</p> <p>8. Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів мікро- та наносистемної техніки, аналогових та цифрових електронних пристрій, мікропроцесорних систем.</p> <p>9. Здатність застосовувати на практиці галузеві стандарти та стандарти якості щодо мікро- та наносистемної техніки.</p> <p>10. Здатність розуміти та застосовувати технологічні принципи виробництва, випробовування, експлуатації та ремонту мікро- та наносистемної техніки та біомедичного обладнання.</p> <p>11. Здатність враховувати соціальні, екологічні етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі мікро- та наносистемної техніки.</p>

1	2
<b>Фахові компетентності професійного спрямування (ФКС)</b>	<p style="text-align: center;"><b>Мікро- і нанолектроніка</b></p> <p>1. Здатність здійснювати схемотехнічне та конструкторське проектування засобів мікро- та наносистемної техніки, використовуючи відповідні пакети прикладних комп’ютерних програм;</p> <p>2. Вміння вибирати оптимальні конструктивно-технологічні варіанти мікро- та наносистем.</p> <p style="text-align: center;"><b>Фізична і біомедична електроніка</b></p> <p>3. Розрахунок і проектування сенсорів біомедичного призначення;</p> <p>4. Проведення прогнозованого пошуку нових матеріалів і фізичних явищ, які можна використати для створення матеріалів і компонентів фізичної та біомедичної електроніки.</p>
<b>4 – Програмні результати навчання</b>	
<b>Результати навчання (РН)</b>	<p>1. Застосовувати знання принципів дії пристрій і систем мікро- та наносистемної техніки при їхньому проектуванні та експлуатації.</p> <p>2. Застосовувати знання і розуміння математичних методів для розв’язання теоретичних і прикладних задач мікро- та наносистемної техніки.</p> <p>3. Застосовувати знання і розуміння фізики, відповідні теорії, моделі та методи для розв’язання практичних задач синтезу пристрій мікро- та наносистемної техніки.</p> <p>4. Оцінювати характеристики та параметри матеріалів пристрій мікро- та наносистемної техніки, знати та розуміти основи твердо тільної та оптичної електроніки, наноелектроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, мікропроцесорної техніки.</p> <p>5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для розв’язання задач проектування та налагодження обладнання геліогенеретики, пристрій фізичної та біомедичної електроніки.</p> <p>6. Застосовувати навички планування та проведення експерименту для перевірки гіпотез та дослідження явищ мікро- та наноелектроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, складати схеми пристрій, аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати.</p> <p>7. Досліджувати характеристики і параметри мікро- та наносистемної техніки, пристрій фізичної та біомедичної електроніки з урахуванням цілей дослідження, вимог та специфіки вибраних технічних засобів.</p> <p>8. Будувати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів, використовувати їх при розробці нової мікро- та наносистемної техніки та виборі оптимальних рішень.</p> <p>9. Проектувати пристрій мікро- та наносистемної техніки у відповідності до вимог замовника і наявних ресурсних обмежень.</p> <p>10. Розробляти технічні засоби діагностування технічного стану мікро- та наносистемної техніки, пристрій фізичної та біомедичної електроніки.</p> <p>11. Організовувати та проводити планові та позапланові технічні</p>

	<p>обслуговування, налагодження технічного устаткування у відповідності до поточних вимог виробництва.</p> <p>12. Аналізувати нормативно-правові засади впровадження мікро- та наносистемної техніки, оцінювати переваги інженерних розробок, їх екологічність та безпечність.</p> <p>13. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань з дотриманням норм сучасної української ділової та професійної мови.</p> <p>14. Вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення.</p> <p>15. Застосовувати розуміння теорії стохастичних процесів, методи статистичної обробки та аналізу даних при розв'язанні професійних завдань.</p>
<b>Комунікація (КОМ)</b>	<p>1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, французькою, іспанською);</p> <p>2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях.</p>
<b>Автономія і відповідальність (AiB)</b>	<p>1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;</p> <p>2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань;</p> <p>3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;</p> <p>4. Здатність демонструвати розуміння основних зasad охорони праці та безпеки життедіяльності та їх застосування.</p>
<b>5 – Ресурсне забезпечення реалізації програми</b>	
<b>Специфічні характеристики кадрового забезпечення</b>	Понад 70% науково-педагогічних працівників, задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені за спеціальністю.
<b>Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення</b>	Використання сучасного обладнання провідних фірм, зокрема Ameteck, Intel, Hewlett-Packard, Siemens.

1	2
<b>Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення</b>	Використання віртуального навчального середовища Національного університету «Львівська політехніка» та авторських розробок науково-педагогічних працівників.
<b>6 – Академічна мобільність</b>	
<b>Національна кредитна мобільність</b>	На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та технічними університетами України.
<b>Міжнародна кредитна мобільність</b>	На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та навчальними закладами країн-партнерів.
<b>Навчання іноземних здобувачів вищої освіти</b>	Можливе, після вивчення курсу української мови.

**Розподіл змісту освітньо-професійної програми  
за групами компонентів та циклами підготовки**

№ п/п	Цикл підготовки	Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти (кредитів / %)		
		Обов'язкові компоненти освітньо- професійної програми	Вибіркові компоненти освітньо- професійної програми	Всього за весь термін навчання
1	2	3	4	5
1.	Цикл загальної підготовки	90/37,5	6/2,5	96/40
2.	Цикл професійної підготовки	83,5/34,8	60,5/25,2	144/60
Всього за весь термін навчання		173,5/72,3	66,5/27,7	240/100

**2. Перелік компонент освітньо-професійної програми**

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)	Кількість кредитів	Форма підсумк. контролю
1	2	3	4
<b>Обов'язкові компоненти спеціальності</b>			
<i>1. Цикл загальної підготовки</i>			
CK1.1.	Вища математика ч.1	8	екзамен
CK1.2.	Вища математика ч.2	6	екзамен
CK1.3.	Вища математика ч.3	6	екзамен
CK1.4.	Фізика ч.1	7	екзамен
CK1.5.	Фізика ч.2	6	екзамен
CK1.6.	Фізика ч.3	4	екзамен
CK1.7.	Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч. 1	3	диф. залік
CK1.8.	Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч.2	3	диф. залік
CK1.9.	Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ч.3	3	екзамен
CK1.10.	Українська мова (за професійним спрямуванням)	3	екзамен
CK1.11.	Хімія	3	екзамен
CK1.12.	Історія державності та культури України	3	екзамен
CK1.13.	Філософія	3	екзамен
CK1.14.	Основи охорони праці та безпека життєдіяльності	3	екзамен
CK1.15	Інженерне програмування ч.1	6	диф. залік
CK1.16	Інженерне програмування ч.2	6	екзамен
CK1.17	Метрологія, стандартизація та сертифікація	6	диф. залік
CK1.18	Основи електротехніки	4	екзамен
CK1.19	Кvantova mechanika i statistichna fizyka, ch.1	7	екзамен
Всього за цикл:		90	

Продовження таблиці

1	2	3	4
<i>2. Цикл професійної підготовки</i>			
СК2.1.	Кристалофізика	6	диф. залік
СК2.2.	Квантова механіка і статистична фізика, ч.2	6	екзамен
СК2.3.	Фізика напівпровідників та діелектриків, ч. 1	6	екзамен
СК2.4.	Квантова електроніка, ч. 1	5	екзамен
СК2.5.	Технологічні основи мікро- та наносистемної техніки	4	екзамен
СК2.7.	Мікросхемотехніка, ч.1	6	екзамен
СК2.8.	Твердотільна електроніка, ч.1	7	екзамен
СК2.9.	Мікропроцесорна техніка	6	екзамен
СК2.10.	Системи автоматизованого проектування в мікро- та наносистемній техніці	5	екзамен
СК2.11.	Електронні системи, ч.1	5	екзамен
СК2.12.	Твердотільна електроніка КР	2	диф. залік
СК2.13.	Системи автоматизованого проектування в мікро- та наносистемній техніці, КР	2	диф. залік
СК2.14.	Фізика напівпровідників та діелектриків, КР	2	залік
СК2.15.	Прикладні програми мікро- та наносистемної техніки	5	екзамен
СК2.16.	Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи	4,5	залік
СК2.17	Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи	9	
СК2.18	Атестаційний екзамен	1,5	екзамен
СК2.19	Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи	1,5	залік
Всього за цикл:		83,5	
Всього за групу компонентів:		173,5	

**Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми**

*1. Цикл загальної підготовки*

Всього:	6	залік
---------	---	-------

*2. Цикл професійної підготовки*

**Вибіркові компоненти блоку 01 "Мікро- і нанолектроніка ":**

ВБ1.1.	Фізика напівпровідників та діелектриків, ч. 2	6	екзамен
ВБ1.2.	Основи мікро- і нанотехнологій	6	екзамен
ВБ1.3.	Програмне забезпечення досліджень в мікро- та наноелектроніці	4	диф. залік
ВБ1.4.	Мікро схемотехніка, ч.2	5	екзамен
ВБ1.5.	Мікро схемотехніка, КР	2	диф. залік
ВБ1.6.	Квантова електроніка, ч. 2	5	екзамен
ВБ1.7.	Мікропроцесорна техніка, КР	2	диф. залік
ВБ1.8.	Електронні системи, ч.2	7	Екзамен
ВБ1.9.	Функціональна електроніка	4	Екзамен
ВБ1.10.	Мікроелектронні засоби інформаційних технологій	6,5	диф. Залік
ВБ1.11.	Твердотільна електроніка, ч.2	7	Екзамен

**Вибіркові компоненти блоку 02 "Фізична і біомедична електроніка":**

ВБ2.1.	Фізичні методи дослідження кристалів та біомедичних об'єктів	6	екзамен
ВБ2.2.	Тонкоплівкові технології	6	екзамен
ВБ2.3.	Сучасні інформаційні технології	4	диф. залік
ВБ2.4.	Вакуумна та плазмова електроніка	5	екзамен
ВБ2.5.	Вакуумна та плазмова електроніка, КР	2	диф. залік
ВБ2.6.	Медична електроніка	5	екзамен

ВБ2.7.	Фізичні та констукторсько-технологічні основи сенсорики, КР	2	диф. залік
ВБ2.8.	Біофізика та біомедичні системи	7	Екзамен
ВБ2.9.	Фізичні та констукторсько-технологічні основи сенсорики	4	Екзамен
ВБ2.10.	Моделювання в мікро- та наносистемній техніці	6,5	диф. Залік
ВБ2.11.	Методи та засоби представлення та обробки оптичної інформації	7	Екзамен
Всього:		54,5	

Вибіркові компоненти інших освітньо-професійних програм		
Всього:		6
Всього за вибіркові компоненти		66,5
Всього за освітньо-професійну програму		240

#### 4. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми атестації здобувачів вищої освіти	Атестація здійснюється у формі: - публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи; - атестаційного екзамену.
Вимоги до кваліфікаційної роботи	Кваліфікаційна робота має передбачати розв'язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері мікро- та наносистемної техніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і передбачає застосування теорій та методів електроніки.  У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного plagiatu, фальсифікації, фабрикації та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» або Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до умов чинного законодавства.
Вимоги до атестаційного екзамену	Атестаційний екзамен має оцінити досягнення результатів навчання, визначених стандартом освіти та освітньою програмою.

**5. Матриця відповідності програмних компонентів (обов'язкових компонентів спеціальності) навчальним компонентам**

IHT	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ЗК14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФК11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФКС1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФКС2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФКС3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ФКС4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## **6. Матриця відповідності програмних компетентностей**

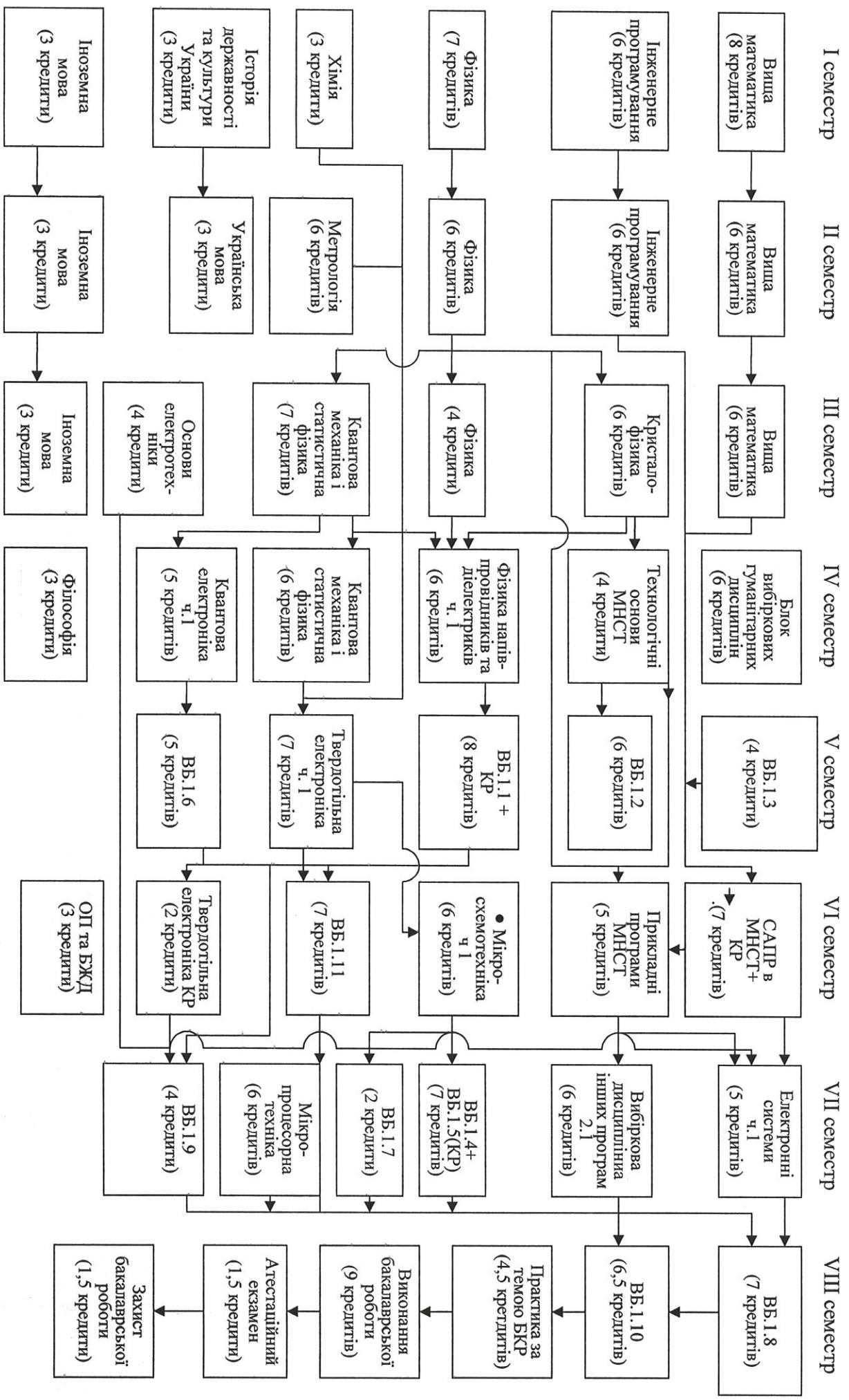
## **Інавчальним компонентам (вибіркові компоненти освітньо-професійної програми)**

## **7. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам освітньої програми(обов'язкові компоненти спеціальності)**

**8. Матриця забезпечення програмних результатів навчання  
відповідним компонентам освітньої програми (вибіркові компоненти освітньо-професійної програми)**

	B62.11.	B62.10.	B62.9.	B62.8.	B62.7.	B62.6.	B62.5.	B62.4.	B62.3.	B62.2.	B62.1.	B61.11.	B61.10.	B61.9.	B61.8.	B61.7.	B61.6.	B61.5.	B61.4.	B61.3.	B61.2.	B61.1.	
PH1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH15	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PH16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KOM1																							
KOM2	•																						
AiB1																			•				
AiB2																			•				
AiB3																			•				
AiB4																			•				

**Рис.1. Структурно-логічна схема бакалаврату "Мікро- та наносистемна техніка " (01 "Мікро- і наноелектроніка ")**



**Рис.2. Структурно-логічна схема бакалаврату "Мікро- та наносистемна техніка " (02 "Фізична і біомедична електроніка")**

